PAT-NO:

JP402010536A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 02010536 A

TITLE:

MANUFACTURE OF OPTICAL DISK SUBSTRATE

PUBN-DATE:

January 16, 1990

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

TAKAHASHI, YONOSUKE

NAGATE, HIROSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

COUNTRY

FUJI PHOTO FILM CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP63159340

APPL-DATE:

June 29, 1988

INT-CL (IPC): G11B007/26, B29D017/00

US-CL-CURRENT: 264/219

ABSTRACT:

PURPOSE: To manufacture the optical disk substrate having wide

easily and accurately by irradiating a photoresist layer formed on a substrate

of a resist mother disk with laser light while rotating the disk and

developing the photoresist.

CONSTITUTION: The photoresist layer formed on the substrate of the resist

mother disk is irradiated with laser light which gives light spots thereon

while the disk is rotated. Then the photoresist is developed to form

of narrower width than that of a land. Namely, by irradiating the photoresist

layer 12 with laser light, the optical mother disk 13 having narrow

grooves is

manufactured and then a master stamper 18, and finally a mother stamper 23 are

manufactured. The optical disk substrate 32 is manufactured by using the

mother stamper. By this method, grooves 14 in the optical mother disk 13 are

transferred to form the lands 34 of the substrate 32, whereas the lands 15 to

form the grooves 35. Thus, the optical disk substrate 32 with wide grooves and

narrow lands can be easily obtained.

COPYRIGHT: (C) 1990, JPO&Japio

3/21/06, EAST Version: 2.0.3.0

DERWENT-ACC-NO:

1990-055645

DERWENT-WEEK:

199008

COPYRIGHT 2006 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Optical disk baseplate mfr. - comprises

irradiating

laser beam on photoresist, developing, forming

master and

mother stampers, placing stamp in mould etc.

PATENT-ASSIGNEE: FUJI PHOTO FILM CO LTD[FUJF]

PRIORITY-DATA: 1988JP-0159340 (June 29, 1988)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE

PAGES MAIN-IPC

JP 02010536 A January 16, 1990 N/A

006 N/A

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO

APPL-DATE

JP 02010536A N/A 1988JP-0159340

June 29, 1988

INT-CL (IPC): B29D017/00, G11B007/26

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 02010536A

BASIC-ABSTRACT:

The process comprises forming an original board by irradiating laser beam on

the photoresist layer while turning the original resist disc having photoresist

layer on the base plate surface, and developing the photoresist to make grooves

narrower than islands; making a master stamper by forming a conductive film on

the photoresist layer, on which electroforming layer is made in a body and

sepg. the electroforming layer from the photoresist layer; forming a mother

stamper by making electroforming layer on the surface of master stamper with

3/21/06, EAST Version: 2.0.3.0

grooves and sepg. the electroforming layer; and making the photodisc baseplate

by placing the master stamp in the mould, filling with resin and removing form

the mould. Moulding is, e.g. injection, compression moulding, etc.

USE/ADVANTAGE - The process can form photodisc base plates
accurately, easily

and efficiently and not requiring complicated adjustment, etc., of laser

irradiation, because cause grooves are made wide. After making the original

board having narrow grooves by irradiating laser beam on the photoresist layer,

the mother stamper is made through the master stamper, and the baseplate is

made using the master stamper. Grooves and islands of the baseplate obtd. are

inverted compared with those of the original board, so a baseplate having wide

grooves and narrow islands is obtd. easily.

TITLE-TERMS: OPTICAL DISC BASEPLATE MANUFACTURE COMPRISE IRRADIATE LASER BEAM

PHOTORESIST DEVELOP FORMING MASTER MOTHER STAMP PLACE STAMP MOULD

ADDL-INDEXING-TERMS:

SUBSTRATE

DERWENT-CLASS: A89 G06 L03 T03 W04

CPI-CODES: A11-B11; A11-B12A; A12-H05; A12-L02; A12-L03C; G06-D04;

G06-D07;

G06-F03; L03-G04B;

EPI-CODES: T03-B01; T03-N01; W04-C01;

POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS:

Key Serials: 0229 0231 2016 2194 2198 2344 2372 2481 2482 2498 2499 2718 2745

2805 3233 2348 2462 2465 2545 2841 2851

Multipunch Codes: 014 03- 04- 231 353 359 371 376 388 466 471 472 477 524 53-

623 629 658 014 03- 04- 371 377 380 456 458 461 476 56& 634 649

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1990-024370 Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1990-042651

⑩日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平2-10536

SInt. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成2年(1990)1月16日

G 11 B 7/26 B 29 D 17/00 8120-5D 6660-4F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

60発明の名称

光デイスク基板の製造方法

卸特 顧 昭63-159340

弘

20出 願 昭63(1988)6月29日

危発明者 高档

洋之介

静岡県富士宮市大中里200番地 富士写真フィルム株式会

社内

企発明者 長 手

41.4

神奈川県小田原市扇町2丁目12番1号 富士写真フイルム

株式会社内

勿出 顋 人 富士写真フィルム株式

会社

砂代 理 人 弁理士 柳川 麥男

神奈川県南足柄市中沼210番地

明 終 物質

1. 発明の名称

光ディスク基板の製造方法

2. 特許請求の範囲

1. 基板表面にフォトレジスト層が形成されてなるレジスト原盤を回転させながら、フォトレジスト層に、光スポットを形成するレーザー光を照射し、次いではフォトレジストを現像してランドより狭い幅を有するグループを形成させる光ディスク展整作成工程、

放フォトレジスト層変面に導電膜を形成したの ち、その上に電路層を一体的に形成し、この電路 層をフォトレジスト層から分離するマスタースタ ンパ作成工程。

はマスタースタンパのグループが形成された安 図に覚得層を形成し、この覚得層をマスタースタ ンパから分離するマザースタンパ作成工程、そし て

このマザースタンパを皮疹用金型にグループを 有する安面を外側にして装着し、これに樹脂を充 項して上記光ディスク 展盤表面のランドがグループに、グループがランドに反転した基板を成形した後、維重することからなる光ディスク基版作成 工程、

からなる光ディスク基板の製造方法。

3. 条明の詳細な説明

[発明の分野]

本見明は、光ディスク基板の製造方法に関する ものである。さらに詳しくは本発明は、ランド幅 よりグルーブ幅の広い光ディスク基板の製造方法 に関するものである。

[発明の技術的背景]

近年において、レーザービーム等の高エネルギー密度のビームを用いる情報配盤媒体が開発され、実用化されている。この情報配数媒体は光ディスクと され、ビデオ・ディスク、オーディオ・ディスク、さらには大 最前止面像ファイルおよび大 及コンピュータ用ディスク・メモリーとして使用されうるものである。

光ディスクは、益木構造としてプラスチック、

ガラス等からなる円盤状の透明基板と、この上に設けられた記録層とを有する。記録層が設けられる側の基板変面には、基板の平面性の改善、配録層との使着力の向上あるいは光ディスクの感度の向上などの点から、高分子物質からなる下性層または中間層が設けられていることがある。

光ディスクには、写生のみの再生専用型と書き込み可能な過程を書き換え可能な過程を書き換えるのから、過程型と書き換えるのの光ディスクは、記録層の下層にガイドトラックの投酵をするグループ(繰りが多い。そして記録は、グループとグループの間のいわゆるランドに記録するタイプとグループに記録するタイプ性能を考慮して適宜選択して用いられる。

これらの中で、グループに記録するタイプで、 幅広のグループを有する基板から得られる光ディスクは、グループ部分の反射信号の強度が増加するため、フォーカス追儺性およびC/Mの向上が

ディスク原盤におけるグループがレプリカディスク原盤におけるグループとなり、対応関係にある。 光ディスク原盤の作成のための上記フォトレッスト 層へのレーザー光の風射は、レーザーカッティングマシンのレーザー光額から、
、はいっぱーカッティングマシンのレーザー光額から、
、はいっぱったレーザー光が光量制御およびファクカス解されて無光レンズを経てレジスト層光が行なりにして、

顕著であるため、しばしば用いられる。しかしながら、技法するように広幅グループ基板を高精度で製造する方法がなく、その必要性が要望されていた。

前記のように記録層が形成される前のグループが形成された状態の光ディスクをレブリカディスクというが、これは、一般に次のようにして作成される。

まず、ガラス板等の表面にポジタイプのフォトレジスト層を形成し、レジスト原盤を作成する。 次いで、レジスト原盤を高速回転させながらレジスト層にレーザー光を照射(舞光)する。

フォトレジスト暦にレーザー光を照射した後、 現像処理を行なって、さらに所望により一定時間 ペーキングを行ない、グルーブが形成された光 ディスク取留が製造される。次いで、光ディスク 取盤からドー電路を経て、型取りが行なわれることにより、スタンパが作成される。な形方法による スタンパを用いて、射出成形法等の成形方法により リレブリカディスクが作成される。この場合、光

ために用いられる広幅のグループ (例えば1 μ m 以上のグループ幅)を有する光ディスクの奴契を作成する既に、広幅の照射領域を形成するの奴があった。これに対して、からではから、これに対して、が、の策光スポットの光量を増加させて、対すらい、気があり、またが、原射領域の増加に殴りがあり、またりで動い、パワー変動、フォーカス状態の流が、の風射領域を形成するのには十分でない。

特別昭 6 1 - 2 3 6 0 2 6 号公復には、集光レンズの集光性能を示す N A 値の調整またはレーザー光の分布を調整して、レジスト原盤のレジスト層の表面上に幅広のレーザー光の照射領域を形成する方法が示されている。しかしながら、上記の方法は、レーザーカッティングマシンの光学系の数置が複雑になるとの問題がある。

また、ポジタイプのフォトレジスト層が形成されたレジスト類型にレーザー光を照射した場合、

現像処理の時間を長くして、幅の広いグループを 形成させる方法がある。しかし、この方法は、グ ループ寸法の精度が低くなるとの問題がある。

[発明の目的]

本見明は、広幅のグループを有する光ディスク 基板を簡便に且つ精度及く製造することができる 類組な製造力法を提供することを目的とする。

[発明の要旨]

本発明は、基板変面にフォトレジスト層が形成されてなるレジスト質量を回転させながら、フォトレジスト層に、光スポットを形成するレーザー 光を照射し、次いではフォトレジストを現像してランドより幅の狭いグループを形成させる光ディスク質器作成工程、

はフォトレジスト暦変面に基電膜を形成したのち、その上に電貨暦を一体的に形成し、この電貨暦をフォトレジスト層から分離するマスタースタンパ作成工程、

はマスタースタンパのグループが形成された姿 面に電鈴暦を形成し、この電鈴暦をマスタースタ

れていたマスタースタンパから、さらにマザース タンパを作成し、これから光ディスク基板の製造 を行なう。

すなわち本苑明は、光ディスク原盤作成工程、マスタースタンパ作成工程、マザースタンパ作成工程により光ディスク基板作成工程により光ディスク基板の製造を行なうことを特徴とする。

ンパから分離するマザースタンパ作成工程、モレ で

このマザースタンパを成形用金型に、グループ を有する姿質を上にして装着し、これに側腕を充 潰して上記光ディスク展型のランドがグループ に、グループがランドに反転した基板を成形した 後、種型することからなる光ディスク基板作成工 程、

からなる光ディスク基板の製造方法にある。

本苑明の光ディスク基板の製造方法の行ましい 思様は下記の通りである。

(1) 上記光ディスク基板に形成されたグループ 幅が、半値幅 (グループのほさの1/2 の位置での 幅) で1 μ m 以上であることを特徴とする上記光 ディスク基板の製造方法。

(2)上記光ディスク基板を成形する方法が、射 山成形法、2P法または圧縮成形法であることを 特徴とする光ディスク基板の製造方法。

【是明の詳細な記述】

本発明は、従来光ディスク基板の成形に用いら

わち、光ディスク原型のグループは、基板のランドとなり、ランドはグループとなっている。 従って、本発明の製造方法により、グループ幅は広く、ランド幅は狭い光ディスク基板を簡便に得ることが可能である。

本発明の上記光ディスク基板の製造方法を、代表的な協様を添付した第1-A図~第1-E図(光ディスク展盤作成工程およびマスタースタンパ作成工程)、第2-A図~第2-B図(マザースタンパ作成工程)をして第3-A図~第3-B図(光ディスク基板作成工程)を参照しながら詳しく設明する。

第1-A図は、レジスト原盤10の断週図である。レジスト原盤10は、支持体としてのガラスを110変面に、例えばポジタイプのフェト 以及スト層12が形成されている。このレジスト 以及のフェトレジスト層12に、一定強度もした光スポットを が対象の情報者号により変調された光スポットを が成するレーザー光を開射させた後、現象処理を 行なうことにより、所定の凹凸パターンが形成さ れた第1-B図の構成を有する光ディスク原盤が得られる。上記現像処理後、一般に一定時間ベーキングを行ないフォトレジストを基板に密着させる処理を行なう。上記光スポット低は、比較的狭いグループを形成させるので、 0 . 3 ~ 0 . 7 μ … の範囲が行ましい。

成されているため、凹凸が形成された側の反対側表面での研察を高い精度で行なうことが地されてそして、内外間において打ち抜き加工が地されてマスタースタンパが得られる。第1~8回仕、上記のように光ディスク原型13に形成された電台局17が研磨され、光ディスク原型13から分離され、次いで、内径側および外径側で打ち抜き加工が地されてマスタースタンパ18としてが、マスタースタンパ作成工程である。

しい。これまでが、光ディスク以整作成工程である。

次に、第1-8回の光ディスク原盤12の凹凸が形成された側の表面にスパッタリング等の方法により尋せ酸(ニッケルなどの毒電性の高い金属の砂酸)16を形成する。第1-C回に毒せ酸16が形成された光ディスク原盤が示されている。この数、毒電酸は、フォトレジスト層12が外界との接触しないように、フォトレジスト層12の次回のみならず、その側面を越えて、支持体の傾面にまで行なうことが行ましい。

第1-C図のように形成された導電膜16を、電気特益法により電鉄器17として成長させる。 第1-D図は、電鉄器17が充分に成長した状態 を示す新函図である。

通常、ニッケルの電貨費は、100~500 μ皿の範囲内の厚さに形成され、好ましくは 200~400μ皿の範囲である。

電料暦17は、上記の第1-A図~第1-D図 の工程により光ディスク繁盤13上に、良好に形

ザースタンパ作成工程である。

このマザースタンパ23が有するグループ24 は、福が狭く光ディスク原盤のグループ14と実 質的に同じ形状で対応しており、またテンド25 はランド15と対応している。

こうして製造された光ディスク基板要因の凹凸パターンの形状は、当然のことながら上記マザースタンパとは反転していわり、上記光ディスク取型とも反転の関係にある。 従って、 得られた光

ディスク基板は、上記光ディスク原盤のランドが グループに、グループがランドに反転した基板で ある。すなわち、得られた光ディスク基板は、例 えばトラックピッチ(ランド幅とグループ幅との 合計に相当する)が1.8mm程度である場合、 ランドが0.5mm煎後であればグループが 1.1mm煎後ということになる。本発明の光 ディスク基板のグループは半値幅で1.0mm以 上が好ましい。

上記光ディスク基板の製造方法において、基板に使用される材料は、成形可能なものであれば何でもよく、好ましくはポリカーポネート、ポリメチルメタクリレート、ポリエステル機能、塩化ビニル系側胎およびエポキシ樹脂を挙げることができる。

上記において説明した光ディスク基板の製造方法は、水発明の製造方法のうちの好ましいものを述べたものであり、本発明は、上記のような構成に限定されるものではない。たとえば、寒電膜および電路層をニッケルの他の金属を用いて形成し

ド報は狭い光ディスク高板が簡便に得ることがで セス

しかも、光ディスク 原登作成時に、幅の狭いグループを、フォトレジスト 層へレーザー光を照射することにより形成させているたっト 径とはプーマ が通常のレーザー光 教育 はいており、これに 新度 良くグループを形成させることができる。 従って オタースタンパ を おらっ ザースタンパを 作成 する エ 星 が 子 のの、光ディスク 原盤への グルーブの 形成が 容易で且つ 精度が 良い ことが 可能となって スク 基板を 効率 良く 製造する ことが 可能となっ

4. 図面の簡単な数明

第1-A図~第1-E図は、本発明の光ディスク原盤作成工程およびマスタースタンパ作成工程を登明するための確求図である。

第2-A図~第2-B図は、本苑明のマザースタンパ作成工程を説明するための検式図である。

てもよい。

【免明の効果】

本角明の光ディスク基板の製造方法は、広幅の グループを有する光ディスク基板を簡便に且つ精 度丘く製造することができる製造方法である。

第3-A図~第3-B図は、本発明の光ディスク基板作成工程を説明するための模式図である。

10:レジスト算盤

11: 支持体

12:フォトレジスト層

13:光ディスク原型

14, 24, 35: 41-7

15, 25, 34: 7 > F

16:海電股局

17、22:電鈴港

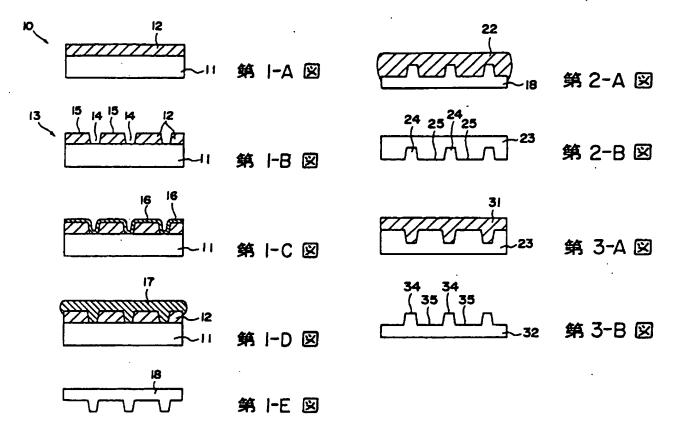
18:マスタースタンパ

23: マザースタンパ

31:機脂

32:光ディスク茶板

特許出願人 富士写真フィルム株式会社 代 理 人 弁理士 - 柳 川 孝 男



Japan Patent Office (JP)

Public Report of Opening of the Patent

Opening No. of patent: No.H 2-10536 Date of Opening: Jan. 16, 1990

Int.Cl. Distinguishing mark Adjustment No. in office F

G 11 B 7/26 8120-5D B 29 D 17/00 6660-4F

Request of judgment: pending Number of items requested: 1

Name of invention: manufacturing method of optical disk substrate

Application of the patent: S 63-159340 Date of application: June 29, 1988 Inventor: Hironosuke Takahashi

Fuji Shashin Film K.K., 200 Ohnakazato Fujinomiya-shi, Shizuoka

Inventor: Hiroshi Nagate

Fuji Shashin Film K.K., 12-1 2-chome Ogi-machi Odawara-shi, Kanagawa

Applicant: Fuji Shashin Film K.K.

210 Nakanuma Minami-Ashie-shi, Kanagawa

Assigned Representative: Masashi Yanagida, Patent Attorney, and 1 other

Detailed report

1. Name of the invention

manufacturing method for an optical disk substrate

2. Sphere of patent request

(requested clause 1)

It is regarding a manufacturing method for an optical disk substrate which consists of the following processes:

a process of manufacturing an optical master disk, which uses a laser beam which forms a spot on the photo resist layer on the rotating master disk; the photo resist is then developed to form grooves which are narrower than the land;

a process of manufacturing a master stamper, which forms an electrically conductive film on the surface of the photo resist layer; forms an electroplated layer and then separates this electroplated layer from the photo resist layer;

a process of manufacturing a mother stamper, which forms a electro plated layer on the surface where the grooves of the master stamper have been formed and then separates this electro plated layer from the master stamper:

a process of manufacturing an optical disk substrate which places this mother stamper in a mold with the grooves outside; this mold is filled with resin to form a substrate where the land on the surface of optical master disk above correspond to the grooves in the master; the optical disk is then released from the mold

3. Detailed explanation of invention (field of industrial use)

This invention is regarding a manufacturing method for an optical disk substrate. In more detail, it is regarding a manufacturing method for an optical disk substrate which has grooves wider than the lands.

(prior art)

Recently, information recording media which uses a high energy density beam such as a laser beam has been developed and has been in production. This information recording medium is called an optical disk, and it can be used as a video disk, audio disk, large capacity screen image file, and large capacity disk memory computers.

The basic structure of an optical disk has a disk shaped clear substrate which consists of plastic or glass with a recording layer. On the surface of substrate on the side with the recording layer, to improve flatness of the substrate, bonding with the recording layer, or sensitivity of the optical disk, there are cases when a base coating layer or middle layer consisting of high molecular weight substance is used.

Optical disks include read-only models, write-once models, and rewritable models. Among these, write-once and rewritable models have, in many cases, grooves which serve as a tracking guide on the lower layer of the recording layer. For recording, there are types which record on the land between the grooves and another type which records in the grooves. The proper type is selected appropriately considering the recording performance and drive performance of each optical disk.

Among these, optical disks that record in the grooves use a substrate which has wide grooves, since the strength of reflected signals from the grooves is increased. Focus tracking and the improvement of the C/N ratio are remarkable. This type is often used. However, as will be explained later, since there is no method of manufacturing wide groove substrates with high accuracy, a method has been long awaited.

As stated above, an optical disk with grooves before forming the recording layer is called a replica disk. They are generally manufactured as follows.

First, a positive type photo resist layer is applied to the surface of a glass plate, etc., and a resist master disk is manufactured. Next, while the resist master disk is rotated at high speed, a laser beam is used to expose the resist layer.

After the laser beam exposes the resist layer, the master is developed. Also, if necessary, baking is done for a fixed time, and an optical master disk with grooves is manufactured. Next, N1 electric casting is done using the optical master disk, molding is performed, and a stamper is manufactured. Using this stamper, replica disks are manufactured by methods such as injection molding, etc. In this case, grooves in the optical master disk become grooves in the replica disk.

The laser beam is applied to the photo resist layer for manufacturing the optical master disk by using a laser cutting machine. That is, the laser beam from the laser beam

source of the laser cutting machine is controlled with respect to the intensity and focus, and it goes through a light-assembling lens. Then after forming a laser spot on the surface of the resist layer, the master is exposed.

In the laser spot, the intensity distribution is a gaussian distribution and irradiation can be done effectively where the intensity distribution is $1/e^2$. When the intensity of the laser beam is lower than the intensity at $1/e^2$, it will not be sufficient for exposing the photo resist layer. In conventional laser cutting machines, the beam diameter at $1/e^2$ intensity distribution a laser spot is approximately 0.5 μ m. Because of this, in manufacturing master disks for optical disks which has wide grooves (for example, a groove width of 1 μ m or more) which are then used for manufacturing replica disks with wide grooves, conventional laser cutting machines have not been suitable for forming the wide grooves. To address this problem, a method if widening the effective beam area by increasing the amount of light in the laser spot is considered. However, there is a limit on the beam area. Also, since the groove width is easily changed depending on beam power or focus, it is not satisfactory for forming wide irradiation areas.

In the public report of Japan patent No. S 61-236026, a method which adjusts the numerical aperture (NA) value which uses a light assembling lens or adjusts the distribution of the laser beam to form a wide spot on the surface of the resist layer of the master disk is discussed. However, in this method, the optical system of the laser cutting machine will be complicated.

When the laser beam is applied to a master disk with a positive type photo resist layer, there is method of forming wide grooves by prolonging the time of the developing process. However, with this method the accuracy of groove measurement is unreliable.

(object of this invention)

The object of this invention is to offer a new manufacturing method for an optical disk substrate with wide grooves easily and accurately.

(abstracts of this invention)

This invention is regarding a manufacturing method for an optical disk substrate which consists of the following processes:

a process of manufacturing an optical master disk, which uses a laser beam which forms a spot on the photo resist layer on the rotating master disk; the photo resist is then developed to form grooves which are narrower than the land;

a process of manufacturing a master stamper, which forms an electrically conductive film on the surface of the photo resist layer; forms an electroplated layer and then separates this electroplated layer from the photo resist layer;

a process of manufacturing a mother stamper, which forms a electro plated layer on the surface where the grooves of the master stamper have been formed and then separates this electro plated layer from the master stamper;

a process of manufacturing an optical disk substrate which places this mother stamper in a mold with the grooves outside; this mold is filled with resin to form a substrate where the land on the surface of optical master disk above correspond to the grooves in the master; the optical disk is then released from the mold

Suitable manufacturing methods for the optical disk substrate of this invention are as follows:

(1) a manufacturing method for an optical disk substrate where the groove width formed on the above optical disk substrate is at least 1 µm or more measured at 1/2 groove depth.

(2) a manufacturing method for an optical disk substrate where the above method is used in conjunction with an injection molding method, 2P method, or compression molding method.

Detailed explanation of invention

In this invention, from the master stamper which was formerly used for molding optical disk substrates, a mother stamper is manufactured, and manufacturing of optical disk substrates is done from this.

That is, in this invention manufacturing of the optical disk substrate consists of an optical master disk manufacturing process, a master stamper manufacturing process, a mother stamper manufacturing process, and an optical disk substrate manufacturing process.

The manufacturing method of this invention does not require complicated control of manufacturing devices such as adjustment of laser power or focus which is widely used to widen the groove when using a laser beam to expose photo resist in manufacturing master disks. In other words, after an optical master disk with narrow grooves is manufactured by using a laser beam to expose the photo resist layer by conventional methods, a mother stamper is manufactured using the master stamper, and an optical disk substrate is manufactured using this mother stamper. Because of this, the grooves and lands of the optical disk substrate will be a negative image of the optical master disk. In other words, the grooves in the optical master disk becomes the lands of the substrate, while the lands becomes the grooves. Therefore, according to the manufacturing method of this invention, it is possible to obtain an optical disk substrate with wide grooves and narrow lands easily.

Next, the manufacturing method of the optical disk substrate of this invention is going to be explained using figure 1-A to figure 1-E (optical master disk manufacturing process and master stamper manufacturing process), figure 2-A to figure 2-B (mother stamper manufacturing process) and figure 3-A to figure 3-B (optical disk substrate manufacturing process). These illustrations are representative of this invention.

Figure 1-A is a cross section of a resist master disk 10. In the resist master disk 10, a photo resist layer 12 (for example, a positive type) is formed on the surface of a glass plate 11. After a laser beam modulated by information signals from the master tape or other source or a beam with fixed intensity is used to expose the master, the optical master disk with the construction in figure 1-B is developed to form a predetermined pattern. After the developing process, generally, heating is done for a fixed time, and a process which bonds the photo resist layer to the substrate is done. The optical spot diameter above would be in the range of 0.3 to 0.7 μ m since it forms a relatively narrow groove.

For a laser beam which forms a spot which has been modulated by the information signal, normally a laser cutting machine is used. The laser cutting machine used in this invention can be the same one which has been used in the past, and it is not limited

specifically. Also, the laser used in this process can be a conventional laser such as He/Cd or Ar. In this conventional laser cutting machine, the diameter at $1/e^2$ of the intensity distribution is around 0.5 μ m, a groove width close to this is formed on the photo resist. In figure 1-B, the low part is the groove 14, and the projected part is the land 15. The width of the above groove should be in the range of 0.3 to 0.7 μ m at half depth. Up till this point, the process has been the optical master disk manufacturing process.

Next, on the patterned surface of the optical master disk 12 in figure 1-B, an electrically conductive film 16 (thin film of metal with high electrical conductivity such as nickel) is formed by methods such as sputtering. Figure 1-C shows an optical master disk with a transparent film 16. The electrically conductive film should cover not only the surface of the photo resist layer 12 but also the side of the support so that the photo resist layer 12 would not be exposed to the environment.

The electrically conductive film 16 formed as shown in figure 1-C forms an electro plated layer 17 by electro plating methods. Figure 1-D is a cross section which shows the final electro plated layer 17.

Normally, the nickel electro plated layer is about 100 to 500 μm thick, preferably 200 to 400 μm .

The electro plated layer 17 is formed in good condition on the optical master disk 13 by the process in figures 1-A to 1-D. Therefore, polishing of the surface opposite from the pattern can be done with high accuracy. The molding process is done to the inner and outer diameter, and a master stamper is obtained. Figure 1-E is a cross section which shows the electro plated layer 17 formed on the optical master disk 13 polished and separated from the optical master disk 13. After this, a molding process is done at the inner diameter and outer diameter to make a master stamper 18. Up to this point, the procedure is the master stamper manufacturing process.

On the patterned surface of the master stamper 18, after a predetermined surface process is done, an electrically conductive film is formed and grown into an electro plated layer 22 by electro plating methods. Figure 2-A is a cross section which shows the electro plated layer 22 formed on the patterned surface of the master stamper 18 obtained by the master stamper manufacturing process. Normally, the nickel electro plated layer is in the range of 100 to 500 µm thick. Next, molding is done and it is separated, and the mother stamper 23 shown in figure 2-B is obtained. Up to this point, the procedure is the mother stamper manufacturing process.

The grooves 24 on the mother stamper 23 are narrow and essentially the same shape as the grooves 14 in the optical master disk 14. Also, the land 25 corresponds with land 15.

Figure 3-A is a figure which shows this mother stamper 15 in a mold with the grooves outside. Next the mold is filled with resin 23 (the mold not shown in the figure) After molding, resin is released from the mold, and an optical disk substrate 32 is obtained. Up to this point, the procedure is the optical disk substrate manufacturing process. Any molding method which is generally used for molding optical disk substrates is sufficient. Among these methods, injection molding, compression molding, or 2P methods are preferred. Also, hot pressing or embossing thermo plastic resin can be used.

The pattern on the surface of the optical disk substrate manufactured this way is naturally reversed from the mother stamper, and it is also reversed from the optical master

disk. Accordingly, the optical disk substrate has lands where the optical master disk had grooves, and the grooves are lands. That is, in an optical disk substrate with, for example, a track pitch (equivalent to the total of land width and groove width) is approximately 1.6 μ m; if the land is around 0.5 μ m, the groove will be around 1.1 μ m. The groove of the optical disk substrate of this invention should be at least 1.0 μ m or more at half depth.

In the above manufacturing method for an optical disk substrate, the substrate material could be anything that can be molded. Examples include polycarbonate, polymethyl methacrylate, polyester, vinyl chloride type, and epoxy resin.

The manufacturing method for an optical disk substrate explained above only describes one preferred method among many possible examples of this invention. This invention is not to be limited to the above construction. For example, the electrically conductive film and electro plated layer can be formed using metal other than nickel.

(effects of this invention)

The manufacturing method for an optical disk substrate in this invention can manufacture an optical disk substrate with wide grooves simply and accurately.

The manufacturing method of this invention does not require complicated control of devices such as laser power or focus of the laser which are normally required to make wide grooves in the photo resist in manufacturing a master disk. In other words, after an optical master disk with narrow grooves is manufactured by using a laser beam to expose the photo resist layer by conventional methods, a mother stamper is manufactured from the master stamper, and an optical disk substrate is manufactured using this mother stamper. Because of this, the grooves and lands of the optical disk substrate are reversed from the grooves and lands of the optical master disk. In other words, grooves in the optical master disk become lands on the substrate while lands becomes grooves. Therefore, according to the manufacturing method of this invention, it is possible to obtain an optical disk substrate with wide grooves and narrow lands easily.

In manufacturing the optical master disk, the narrow groove formed by the laser is almost the same as the spot diameter of the laser. Because of this, it is possible to form grooves extremely accurately using the former laser cutting machine. Therefore, although an additional process of manufacturing a mother stamper from the master stamper is added, because forming the grooves in the optical master disk is easy and accurate, an optical disk substrate with high accuracy can be manufactured effectively.

4. Simple explanation of figures

Figure 1-A to figure 1-E are models for explaining the mother stamper manufacturing process of this invention.

Figure 2-A to figure 2-B are models for explaining the mother stamper manufacturing process of this invention.

Figure 3-A to figure 3-B are models for explaining the optical disk substrate manufacturing process of this invention.

10: resist master disk

11: support

12: photo resist layer

- 13: optical master disk
- 14, 24, 35: groove
- 15, 25, 34: land
- 16: electrically conductive film
- 17, 22: electro plated layer
- 18: master stamper
- 23: mother stamper
- 31: resin
- 32: optical disk substrate

Applicant: Fuji Shashin Film K.K.

Assigned Representative: Masashi Yanagida, Patent Attorney